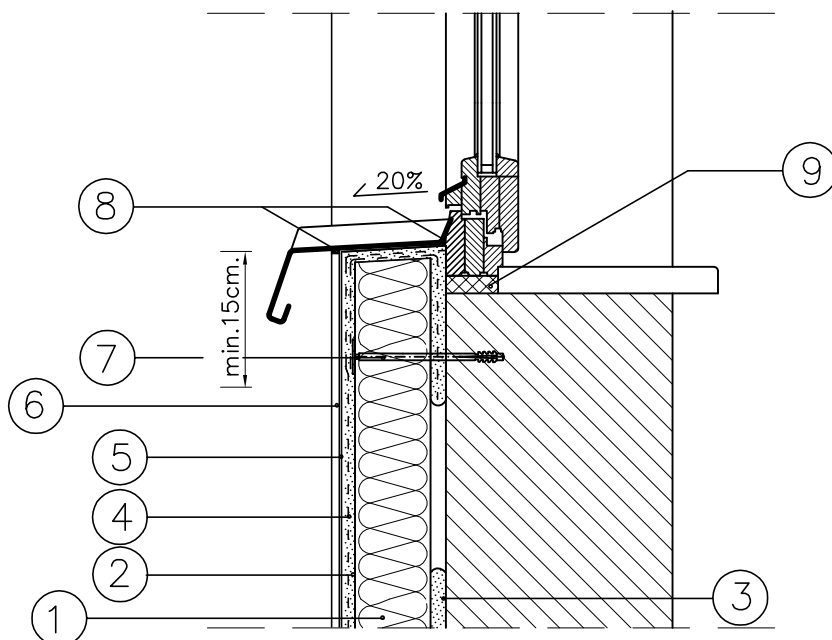


## DOCIEPLENIE ŚCIANY POD OKNEM



1. ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU
2. ZAPRAWA KLEJOWA
3. ZAPRAWA KLEJOWA
4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
5. PODKŁAD TYNKARSKI
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK AKRYLOWY
7. KOŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI
8. MASA SILIKONOWA
9. PIANKA USZCZELNIAJĄCA

TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa 67-200 Głogów, ul. M.C. Skłodowskiej 12-15		
LOKALIZACJA:	67-200 Głogów, ul. M.C. Skłodowskiej 12-15		
BRANŻA:	<b>ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA</b>		SKALA: 1:10
PROJEKTANT:	mgr inż. Karol Przysański nr upr. 110/72 i 14/72/pm	PODPIS:	DATA: 2010.02
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jędrzej Walkowiak WKP/0050/OWOK/09	PODPIS:	DATA: 2010.02
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jakub Kliš	PODPIS:	DATA: 2010.02
NAZWA RYSUNKU:	<b>SZCZEGÓŁ "4"</b>		NR RYS.: <b>07</b>